第二十四届全国半导体物理学术会议

The 24th National Semiconductor Physics Conference

为促进半导体物理研究领域的学术交流，把握国际重大前沿领域的发展动向，提升国际学术影响力，世界著名物理学家、国家最高科学技术奖获奖者黄昆院士于 1978 年倡导召开全国半导体物理学术会议，每两年举行一次（奇数年召开），与两年一次的国际半导体物理会议（偶数年召开）交错进行。第 24 届全国半导体物理学术会议定于 2023 年 7 月 13-16 日在上海举行，由中科院半导体研究所主办，复旦大学承办。

本次会议包含大会特邀报告、邀请报告、口头报告、海报。会议云集学术、产业各界多位相关领域的院士，及政府领导、科研单位、高校知名专家学者等，预计规模超 2000 人。

一、 注册和投稿要求

会议采用网上注册和摘要提交，网址：www.spc2023.org.cn。线上注册和投稿的时间为：2023 年 3 月 1 日- 5 月 9 日。凡未在国内外学术刊物或会议上发表过的论文均可投稿。论文要反映国内外最新研究方向和成果，主题突出，内容层次分明，数据准确，论述严谨，结论明确，采用法定计量单位。

二、 会议费用与汇款信息

1、会议注册费

2023 年 6 月 9 日前：教师 2400 元/人、学生 1200 元/人

2023 年 6 月 9 日后：教师 2800 元/人、学生 1500 元/人

会议报道需要出示学生证。食宿自理。

2、支付方式

（1）在线支付（支持支付宝、微信扫码和银行卡支付）

（2）银行汇款（可对公转账）

户名：上海衡逊商贸有限公司

开户行：建设银行奉贤支行

账号：31050182360000000061

银行汇款后，请将手机银行转账截图/网上银行转账截图/柜台汇款单据照片上传至网站。

（3）现场注册：接受现金、支付宝和微信支付、刷卡支付（信用卡/借记卡，含公务卡）

五、酒店预订

本届会议将在上海富悦大酒店召开，参会代表可在网站预定，自行付款。

六、联系方式

会议网站：www.spc2023.org.cn

电子邮箱：info@spc2023.org.cn

会议联系人：程增光（电话：15317263197）

陶芊（电话：18321285730）

第二十四届半导体物理会议组委会

复旦大学微电子学院（代章）

2023 年 03 月 16 日